

Warmte geleidende pasta

Warmte geleidende contact pasta

Dow Corning® Heat Sink Compound is een silicone pasta verdikt met metaaloxide vulmiddel. Perfect voor het maken van thermisch contact met een sensor bij montage op een oppervlak of in een buis om de luchtspleet te vullen.

Hoge thermische geleidbaarheid en is stabiel bij hoge temperaturen
Soortelijk gewicht @ 25 °C = 2.1
Temperatuurbereik -45 °C tot 200 °C
Warmtegeleidingsvermogen = 0,55 Watt per meter K. Tube inhoud 100 gram
Dit product voldoet aan MILDTL-47113.

